**Description**

General purpose metal to silicon diode featuring very low turn-on voltage and fast switching.

These devices have integrated protection against excessive voltage such as electrostatic discharges.

Features

- Very small conduction losses
- Negligible switching losses
- Low forward voltage drop

1 Characteristics

Table 1. Absolute maximum ratings at 25 °C unless otherwise specified

Symbol	Parameter		Value	Unit
V_{RRM}	Repetitive peak reverse voltage		30	V
I_F	Forward continuous current	$T_I = 25\text{ °C}$	200	mA
I_{FRM}	Repetitive peak forward current	$t_p \leq 1\text{ s}$ $\delta \leq 0.5$	500	mA
I_{FSM}	Surge non repetitive forward current	$t_p = 10\text{ ms}$	4	A
P_{tot}	Power dissipation	$T_I = 65\text{ °C}$	200	mW
T_{stg}	Storage temperature range		-65 to + 150	°C
T_j	Operating junction temperature range		-65 to + 125	°C
T_L	Maximum temperature for soldering during 15 s		260	°C

Table 2. Thermal resistance

Symbol	Parameter	Value	Unit
$R_{th(j-l)}$	Junction to leads	300	°C/W

Table 3. Static electrical characteristics

Symbol	Test conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
V_{BR}	$T_j = 25\text{ °C}; I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$		30	-		V
$V_F^{(1)}$	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 200\text{ mA}$	All types		-	1	V
	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 10\text{ mA}$	TMMBAT42FILM		-	0.4	
	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 50\text{ mA}$			-	0.65	
	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 2\text{ mA}$	TMMBAT43FILM	0.26	-	0.33	
	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 15\text{ mA}$			-	0.45	
$I_R^{(1)}$	$T_j = 25\text{ °C}, V_R = 25\text{ V}$			-	0.5	μA
	$T_j = 100\text{ °C}, V_R = 25\text{ V}$			-	100	

1. Pulse test: $t_p = 380\text{ }\mu\text{s}$ $\delta < 2\%$

Table 4. Dynamic characteristics

Symbol	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
C	$T_j = 25\text{ °C}; V_R = 1\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$		7		pF
t_{rr}	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 10\text{ mA}; I_R = 10\text{ mA}; I_{RR} = 1\text{ mA}$ $R_L = 100\text{ }\Omega$			5	ns

Figure 1. Forward voltage drop versus forward current (typical values, high level)

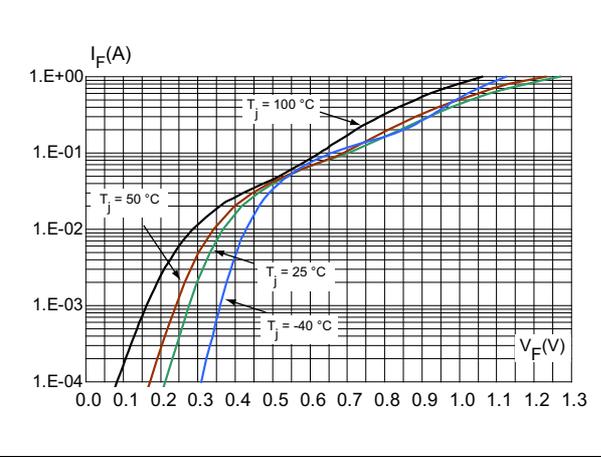


Figure 2. Forward voltage drop versus forward current (typical values)

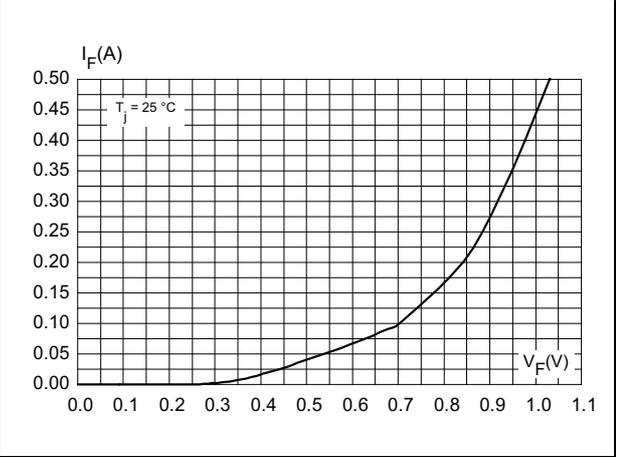


Figure 3. Leakage current versus reverse voltage applied (typical values)

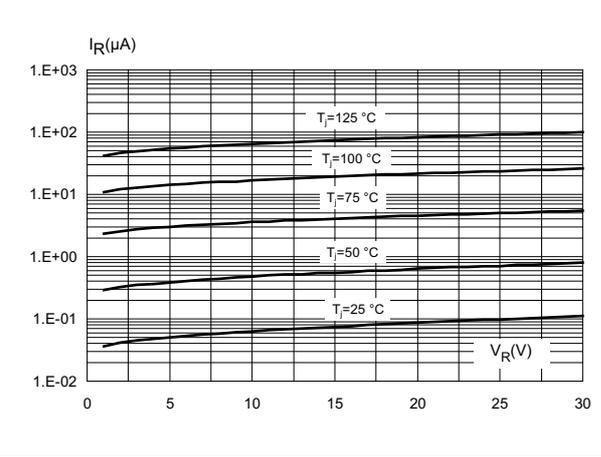
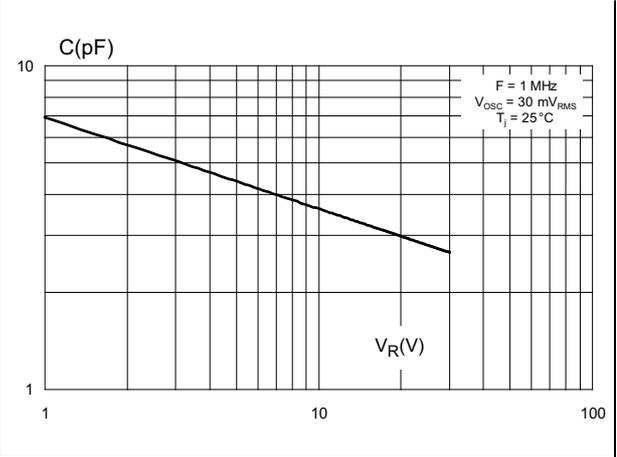


Figure 4. Junction capacitance versus reverse voltage applied (typical values)



2 Package information

- Ring at cathode end.

In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of ECOPACK[®] packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK[®] specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK[®] is an ST trademark.

2.1 MINIMELF package information

Figure 5. MINIMELF package outline

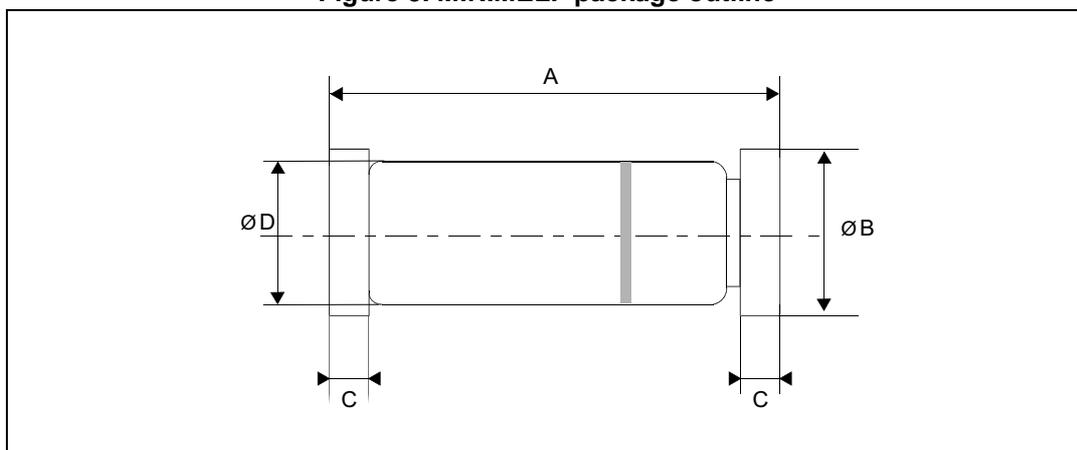
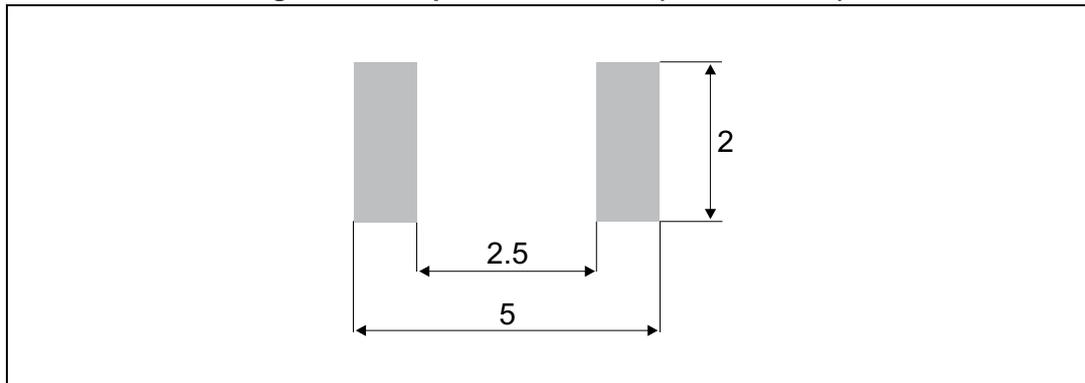


Table 5. MINIMELF mechanical data

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	3.30	3.50	3.70	0.130	0.138	0.146
ØB	1.59	1.65	1.70	0.063	0.065	0.069
C	0.40	0.50	0.60	0.016	0.020	0.024
ØD		1.50			0.059	

Figure 6. Foot print dimensions (in millimeters)



3 Ordering information

Table 6. Ordering information

Order code	Package	Weight	Base qty	Delivery mode
TMMBAT42FILM	MINIMELF	40 mg	2500	Tape and reel
TMMBAT43FILM				

4 Revision history

Table 7. Document revision history

Date	Revision	Changes
Aug-1999	1A	Last issue.
31-Jul-2014	2	Reformatted to current standards. Added ordering information.
27-Jul-2015	3	Updated MINIMELF package information and reformatted to current standard. Updated Figure 1 , Figure 2 , Figure 3 , and Figure 4 .

IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ CAREFULLY

STMicroelectronics NV and its subsidiaries ("ST") reserve the right to make changes, corrections, enhancements, modifications, and improvements to ST products and/or to this document at any time without notice. Purchasers should obtain the latest relevant information on ST products before placing orders. ST products are sold pursuant to ST's terms and conditions of sale in place at the time of order acknowledgement.

Purchasers are solely responsible for the choice, selection, and use of ST products and ST assumes no liability for application assistance or the design of Purchasers' products.

No license, express or implied, to any intellectual property right is granted by ST herein.

Resale of ST products with provisions different from the information set forth herein shall void any warranty granted by ST for such product.

ST and the ST logo are trademarks of ST. All other product or service names are the property of their respective owners.

Information in this document supersedes and replaces information previously supplied in any prior versions of this document.

© 2015 STMicroelectronics – All rights reserved



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.